

- Test en faisceau de juillet
 - Grand succès – maintenant au travail pour la suite
 - Matériel de retour courant cette semaine, jeudi ou vendredi
 - Debogage: Seuils invertis, autres?
- Objectifs pour l'automne/hiver 2019/20
 - Quelle 'direction' pour les slabs, plus de slabs courts, vers un slab long, les deux?
 - Slabs courts
 - Inventaire des PCBs (# FEV12? Deux COBs en France + 4 en Coree [pour decembre])
 - Inventaire des wafers à faire
 - Manipulation [délicate] des slabs existants (sont au LLR -> à voir avec eux)
 - Intégration des slabs japonais (Discussion en cours)
 - Pourrait mener à une totalité d'environ 20 slabs (-> Nouvelle structure mécanique!?)
 - Slab long
 - Combien de choses peut-on faire avec le matériel existant (manque de capacitances) et quand?
 - Nouveau design des FEV qui prend en compte les contraintes d'alimentation
 - Collaboration avec DESY?
 - Remarque COB: Serait bien d'avoir une bonne idée sur le design vers mi-novembre
 - Si slab long, quelles préparations mécanique

- Intégration FEV et cartes SL
 - Placement et manipulation des connecteurs
 - Commande chez ANTELEC encore à faire
- Nouvelle version cartes SL? Pour quand?
 - Modifs module CORE?
- Intégration avec TLU (pour prendre des données avec un trajectomètre lors du prochain test en faisceau)?
- Faut-il demarrer des discussions (au niveau CALICE/ILD) pour une intégration dans une système DAQ a grande echelle (sachant que la DAQ pour le test en faisceau a fonctionné de manière superbe)
- Prochain test en faisceau à DESY vers ~mars 2020.
 - A inscrire jusqu'au 23 septembre

Commentaire: Il y a des travaux qui necessitent un demarrage rapide surtout en vue d'un prochain test en faisceau

1) Priorité pour septembre

- Conclusion sur les FEV13 japonais (-> fin septembre)
- Conclusion si on veut integrer les anciens slabs (-> fin septembre)
- Conclusion sur nombre des couches y compris le tungstène (-> fin septembre)
- Combien des nouvelles cartes SL à produire, veut on servir toutes les ~20 couches du prochain test en faisceau avec les nouvelles cartes?
- Commande des connecteurs ANTELEC

Ce sont plutot des questions d'organisation

2) En parallèle (si possible)

- Debogage/compréhension du système qui a été à DESY
- Design des nouvelles FEV
- Préparation slab longue

Remarques commentaires, ou est-ce que je me suis trompé?

Je propose de revoir la liste et ajouter de nouveaux points au debut d'octobre